

A股代码：688981

A股简称：中芯国际

公告编号：2021-035

港股代码：00981

港股简称：中芯国际

## 中芯国际集成电路制造有限公司

### 关于自愿披露签订合作框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 本次签订的协议属于双方基于合作意愿而达成的合作框架协议，后续的合作内容尚需进一步协商确定，最终协议有可能未必达成。公司将密切关注本协议涉及的后续事宜，严格按照有关规定履行公司决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、合作框架协议

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”或“本公司”）欣然宣布，本公司于2021年9月2日和中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会（“上海自贸试验区临港新片区管委会”）签署合作框架协议。

根据合作框架协议，本公司和上海自贸试验区临港新片区管委会有意在上海临港自由贸易试验区（“临港自由贸易区”）共同成立合资公司（“该合资公司”），该合资公司将规划建设产能为10万片/月的12英寸晶圆代工生产线项目（“该项目”），聚焦于提供28纳米及以上技术节点的集成电路晶圆代工与技术服务。

该项目计划投资约88.7亿美元，该合资公司注册资本金拟为55亿美元，其中本公司拟出资占比不低于51%，上海市人民政府指定的投资主体拟出资占比不超过25%。本公司与上海自贸试验区临港新片区管委会将共同推动第三方投

投资者完成剩余出资，后续根据第三方投资者出资情况对各自出资额度及股权比例进行调整。本公司将负责该合资公司的营运及管理。

本公司和上海自贸试验区临港新片区管委会已同意进行真诚磋商，以就成立该合资公司签订最终协议。

本合作框架协议自签字盖章之日起成立，在约定条件满足后生效。

## **二、订约方资料**

### **本公司**

本公司及其子公司，是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团。中芯国际集团提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际集团总部位于上海，拥有全球化的制造和服务基地。中芯国际在中国上海建有一座200mm晶圆厂，以及一座拥有实际控制权的300mm先进制程合资晶圆厂；在北京建有一座300mm晶圆厂和一座控股的300mm晶圆厂；在天津和深圳各建有一座200mm晶圆厂。中芯国际集团还在美国、欧洲、日本和中国台湾设立营销办事处、提供客户服务，同时在中国香港设立了代表处。

### **上海自贸试验区临港新片区管委会**

上海自贸试验区临港新片区管委会成立于2019年8月，系上海市人民政府的直接派出机构。上海自贸试验区临港新片区管委会负责落实上海自贸试验区临港新片区的各项改革试点任务，以及区内投资、贸易、金融服务及资源规划的管理工作。强化全球高端资源配置核心功能、更好代表中国参与和融入经济全球化是上海自贸试验区临港新片区的重要职责。

据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉和确信，上海自贸试验区临港新片区管委会及其最终实益拥有人为本公司及其关联（连）人士（定义见上市规则）的独立第三方。

## **三、订立合作框架协议的理由**

通过把握临港自由贸易区发展集成电路行业的战略机遇期，该项目将满足不断增长的市场和客户需求，推动本公司业务发展。

本公司认为该项目有利于促进本公司扩展生产规模和提升纳米技术服务，从而获得更高回报。

综上所述，本公司认为订立合作框架协议符合本公司和其股东的整体利益。

#### 四、一般事项

本次签订的协议属于双方基于合作意愿而达成的合作框架协议，后续的合作内容尚需进一步协商确定，最终协议有可能未必达成。公司将密切关注本协议涉及的后续事宜，严格按照有关规定履行公司决策审批程序和信息披露义务。

**本公司股东和潜在投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。**

#### 五、释义

于本公告内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：

“董事会”	指 董事会
“本公司”	指 Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司*），一家于开曼群岛注册成立的有限公司，其股份于香港联交所主板及上海证券交易所科创板上市
“合作框架协议”	指 本公司与上海自贸试验区临港新片区管委会就（其中包括）该项目订立的合作框架协议
“董事”	指 本公司董事
“香港”	指 中国香港特别行政区
“上市规则”	指 香港联交所证券上市规则及上交所科创板股票上市规则
“香港联交所”	指 香港联合交易所有限公司
“中国”	指 中华人民共和国
“美元”	指 美元，美利坚合众国法定货币
“%”	指 百分比

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2021年9月3日